

**【正社員採用】在宅勤務制度・実習あり | ソフトウェア開発（半導体検査・計測領域） | 日立グループの技術職**[株式会社日立ハイテク](#)

詳細はこちら



評価システム製品本部 評価ソフトウェア設計部にて、半導体用計測・検査装置のソフトウェア開発をご担当いただきます。

具体的には、装置を制御するための組込みソフトウェア開発、装置をオペレーションするためのGUI開発、計測・検査を行うための画像処理開発、装置を自動運用するためのホストコンピューターとの通信処理開発などのソフトウェア開発を、ご経験およびご希望に応じてお任せいたします。

**【仕事のやりがい・魅力】**

...以下省略（詳しくはwebサイトへ）

## 求人内容

業種／職種	メーカー／システムエンジニア
業務	プログラミング、その他 IT/デザイン、その他 上記以外の業務
業務の詳細	<p>評価システム製品本部 評価ソフトウェア設計部にて、半導体用計測・検査装置のソフトウェア開発をご担当いただきます。</p> <p>具体的には、装置を制御するための組込みソフトウェア開発、装置をオペレーションするためのGUI開発、計測・検査を行うための画像処理開発、装置を自動運用するためのホストコンピューターとの通信処理開発などのソフトウェア開発を、ご経験およびご希望に応じてお任せいたします。</p> <p>入社後はまずコーディングやテストを通してソフトウェア・ハードウェアの理解を深めるとともに、半導体計測・検査装置のドメイン知識（ウェーハ計測・検査のプロセスフロー）を習得し、段階的に詳細設計、機能設計、システム設計、要件定義に携わっていただきたいと考えています。</p>
就業および雇用形態	正社員／障害者雇用と一般雇用（障害者手帳なし）どちらも希望
給与	<p>年俸 4,870,000円～8,600,000円 月収ケース例 ・基本給：274,500円～397,400円</p> <p>固定手当＋等級に応じ、業務手当を支給 （予定月給に業務手当は含んでおりません）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・業務手当は30時間分の時間外勤務手当・休日出勤手当に相当する額を支給</li><li>・手当額：82,500円～ 本給額により変動</li><li>・時間外・休日出勤の有無に関わらず支給</li><li>・30時間を超える時間外勤務、休日出勤分は追加で支給</li></ul> <p>※業務手当支給対象外の場合、実残業時間分を支給。</p>
求められる能力・経験	<ul style="list-style-type: none"><li>・CまたはC++のプログラミング経験（3年以上）</li><li>・以下、いずれかの経験（3年以上） 組込み制御実装、画像処理実装、GUI開発</li></ul> <p>【推奨条件】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ソフトウェア工学のバックグラウンド（学校での専攻）をお持ちの方</li><li>・画像処理アルゴリズム、行列演算・固有値解析等の線形代数の基礎知識をお持ちの方</li><li>・バージョン管理（Git、Mercurial、SVN、TFSなど）の使用経験</li><li>・テスト自動化ツールの使用経験</li><li>・英語論文の読解力（TOEIC500点以上目安）</li></ul> <p>...以下省略（詳しくはwebサイトへ）</p>
勤務形態・勤務地	在宅および出社勤務の併用：茨城県 ひたちなか市 / 東京都 中央区
勤務時間	<p>08:30～17:00 フレックスタイム制（コアタイム無） 【勤務地1】標準労働時間帯/8:30～17:00 標準労働時間/7時間45分 【勤務地2】標準労働時間帯/8:50～17:30 標準労働時間/7時間45分</p>
求人要項公開期間	2026年03月13日 00時00分～2026年08月31日 23時59分

もっと詳しい情報はQRコード、または右記URLから：<https://mlg.kaien-lab.com/search/show/3823>